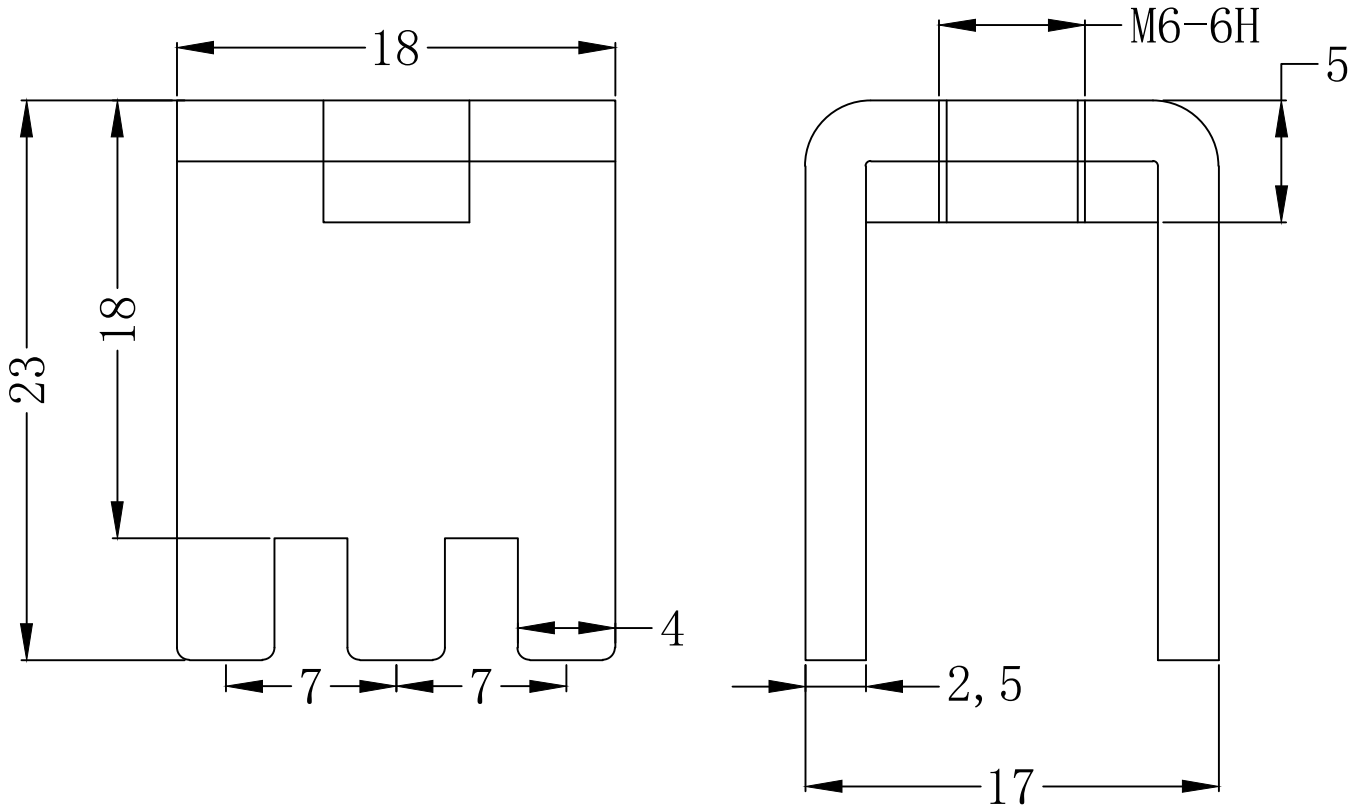


RoHS

REV	ECN NO.	DESCRIPTION	DESIGN	APPROVAL	DATE
A1	NEW	更换图框			2023.11.25

- 技术要求:
1. 打铜底0.5-1μm, 镍2-2.5μm, 哑锡3-5μm。
 2. 垫片铆好后不得有松动现象。
 3. 插脚尖部符合可焊性要求。
 4. 螺纹需符合通止规/止针要求。
 5. 螺纹扭矩: 2.5Nm。
 6. 额定扭矩: 150A。
 7. X为重点测量尺寸。



2	垫片		SPCC	1
1	插脚		T2(Y2)	1
序号	名称	零件编号	材质	数量

>30 ±0.40	x.°±
6-30 ±0.30	.x°±
0-6 ±0.20	.xx°±
ANGLES ±1°	.xxx°±
UNITS:	mm

PART NO: TT66170180-2300	
TITLE: PCB SOLDERING TERMINAL	
APPD	
CHKD	
DRAW	Wang
DATE	2023.11.27

XFCN 兴飞连接器	
0769-82001899	
www.xfconn.com	
DWG NO: /	

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF XFCN AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR CUED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF XFCN

VIEW	
SCALE	SHEET
NONE	1:1
DATE	REV
2023.11.27	A1